

2025 年 11 月 28 日

研磨材事業における能力増強投資について

富士紡ホールディングス株式会社（以下、当社）は、研磨材事業において、当社連結子会社であるフジボウ愛媛株式会社にて、新たな設備投資を実施いたします。詳細は、以下の通りです。

1. 能力増強投資の内容

（１）会社名	フジボウ愛媛株式会社
（２）増設設備の所在	本社壬生川工場 愛媛県西条市大新田 2 7 2
（３）投資総額	約 87 億円（注）
（４）投資内容	壬生川工場内の敷地に、新たな建屋を建設、製造ラインを増設する。
（５）投資目的	研磨材製品であるソフトパッドの需要拡大が見込まれ、生産能力増強を実施する。
（６）稼働開始予定	2028 年度下期頃

（注）現時点で想定される数値であり、今後の詳細見積りに応じて変動する可能性あり。

2. 目的

当社の研磨材事業は、半導体デバイス（＊CMP）用途、シリコンウェハー用途、液晶ガラス用途、ハードディスク用途等により、業容を拡大しております。

＊CMP：Chemical Mechanical Polishing（化学的機械研磨）

CMP 用途については、AI 関連投資拡大の影響で、同用途として主に利用されるソフトパッド製品の需要は堅調に推移しております。また、中長期にわたる需要拡大も見込まれており、将来の需要見通しに合わせた生産能力拡大を目的として、壬生川工場内に新たな建屋を建設し、製造ラインを増設します。

本件能力増強投資により、研磨材事業の更なる拡大を目指してまいります。

3. 今後の見通し

本件による当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上